工業総合研究所所有装置

名称	卓上小型リフロー	メーカ	LPKF Laser & Electronics㈱	型式	ProtoFlow S	取得	H29
概要	鉛フリーはんだに対応し、PCソフト制御が可能な卓上型リフローオーブンです。						
応用事例	最大温度320℃まで対応しており、プレヒートからリフロー温度までのプロファイルを複数作成できます。						
主な仕様	最大加工サイズ：230mm×305mm、最大温度：320℃						
加工時間	15分程度						
加工精度	－						
注意事項	・温度プロファイルに指定がない場合、既存の温度プロファイルを使うことができます。						
使用料 手数料	機器貸出：180円/時間						

お問い合わせ　工業総合研究所　技術支援部
TEL: 017-728-0900, FAX: 017-728-0903　e-mail: kou_souken@aomori-itc.or.jp